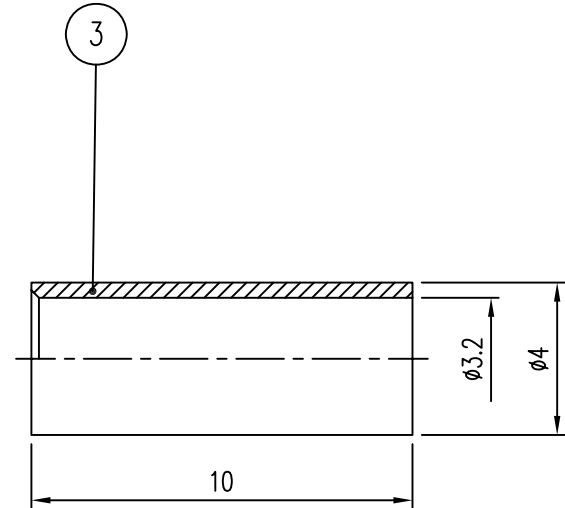
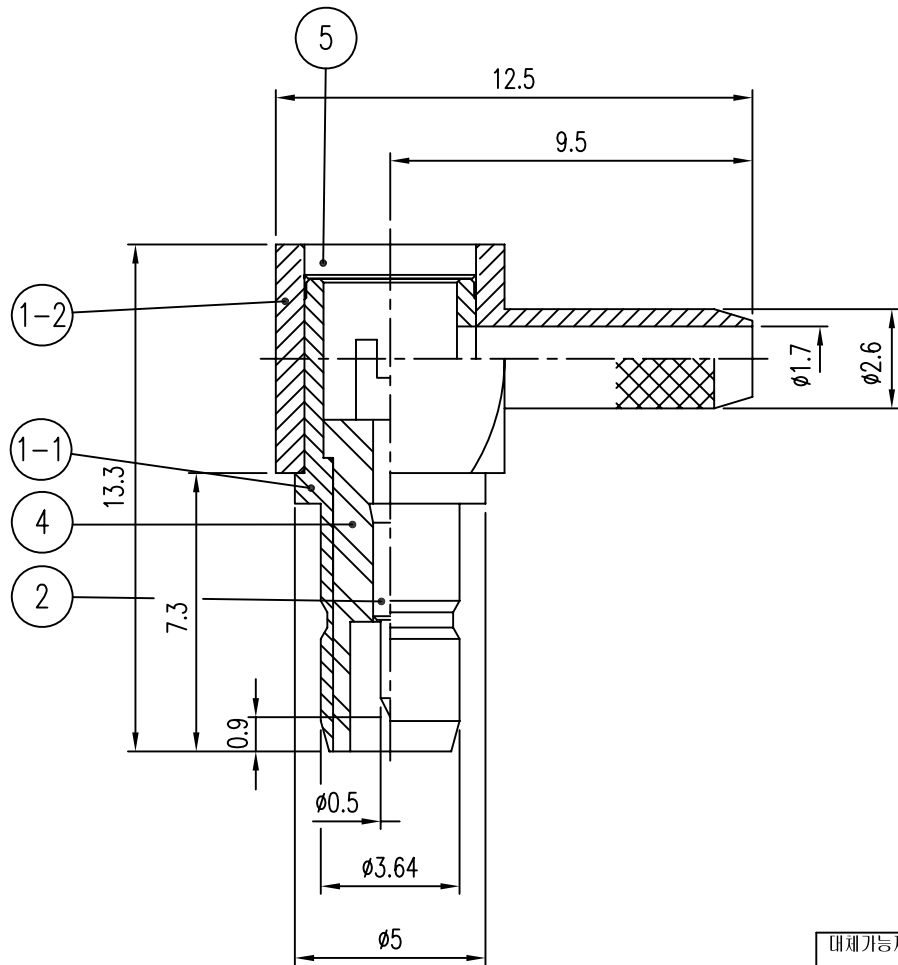


ST	가공	수 정 내 용									
		부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
ST(기준)		1	기공성 개선(은뱀=>억지끼움)형태변경	손윤호	김기영	2004. 10. 6.					
ST(개선)		2	[실변No.202203-0008] 테타 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 03. 15.					



5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00021-5/1 (L3014)	
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00300-N/1 (H3127)	
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00034-5/1	
				Gold Plate	DFE00031-5/1 (F2002)	
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00392-5/1 (E3144)	
1-2	BODY(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00081-5/1	DBD00454-3/1
1-1	BODY(A)	1	MBsBD	Gold Plate		DBD00478-3/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2004. 7. 1.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도			도명		
보호피막처리	작성부서	연 구 소		SMB-LJ-174		
	적도 NS	단위 mm	중량	A4	도번	CN01730-7/1
						K315-152-000